



## 目 录

1. STM32F100xx 简介 .....	1
2. AK100Pro 简介 .....	2
3. 准备条件.....	4
3.1 准备 STM32F100VC 目标板.....	4
3.2 安装 KFlashPro 软件.....	4
3.3 连接 STM32F100VC 目标板至 AK100Pro-4P .....	5
4. 基本烧写.....	7
4.1 创建工程.....	7
4.2 参数配置.....	7
4.2.1 硬件选择.....	7
4.2.2 主要设置.....	8
4.2.3 附加设置.....	9
4.2.4 程序烧写.....	9
4.3 烧写配置.....	10
4.4 进行烧写.....	11
5. 高级烧写.....	12
5.1 量产烧写配置.....	13
5.2 加密与解密.....	14
5.2.1 加密.....	14
5.2.2 解密.....	15
6. 技术支持.....	16
7. 订购信息.....	17

## 1. STM32F100xx 简介

STM32F100xx 系列是 ST 公司推出的一款基于 ARM 高性能 Cortex-M3 32 位 RISC 内核微控制器，工作频率为 24MHz。STM32F100xx 系列主要用于应用控制和用户界面、电机驱动、医疗和手持式设备、PC 和游戏机外设、GPS 平台、工业应用、PLC、逆变器、打印机、扫描仪、警报系统、视频对讲和 HVAC。其内部结构框图如图 1.1（来源于芯片手册）所示。

AK100pro-4P 支持 STM32F100xx 系列 JTAG/SWD 在线编程，本文档以对 STM32F100VC 操作为例子，介绍使用 AK100pro-4P 通过 SWD 编程接口烧写 STM32F100xx 系列微控制器的内部 Flash。

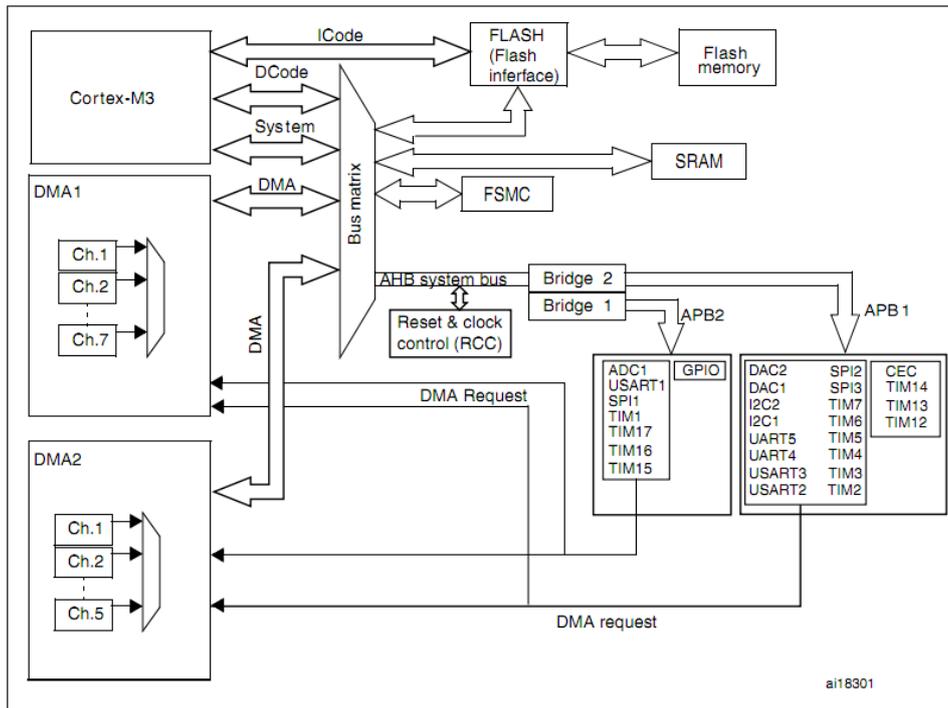


图 1.1 High-density STM32F100xx 结构框图

## 2. AK100Pro 简介

AK100Pro 是广州致远电子股份有限公司开发的专业型量产在线编程器，增强型的 AK100Pro-4P 能同时实现 4 个通道同时在线编程，为工厂量产烧写提供完善的解决方案。



图 2.1 AK100Pro-4P 整体结构

其主要功能特点有：

- 量产型在线编程器，可自动同时编程 4 块目标板；
- 全自动编程操作，即插即编,不需要操作鼠标和按键；
- 可制作加密的量产工程，限制用户的烧写次数，避免烧写文件的泄漏；
- 所有编程接口均内置高速隔离，适合高干扰的工业环境；
- 支持加载网络工程，可绝对保证多工位烧录同一份代码；
- 具备文件烧写与校验、数据擦除、数据查空和数据读取等通用功能；
- 支持 ID 号烧写；
- 烧写文件的分段配置，可针对单独的段做单独的配置；
- 序列的操作方式，比如擦除，可以擦出一个扇区序列：1-3、5-8、K-K+N；
- 源缓冲区查看功能，可查看当前烧写文件列表在整个算法区间中的关系及对应位置；
- 读取缓冲区，可比较校验操作、读取操作与源缓冲区数据的对应关系
- 创新的云烧录组件，远程在线升级用户固件程序。

AK100Pro-4P 提供 4 路烧写接口，能同时烧写 4 颗芯片，对于烧写耗时较长的芯片时，大大提到了烧写效率。



图 2.2 AK100Pro-4P 正面提供 4 路编程接口



图 2.3 AK100Pro-4P 背面图



图 2.4 AK100Pro-4P 俯视图

### 3. 准备条件

硬件准备：AK100Pro-4P，STM32F100VC 目标板，电缆若干。

软件准备：KFlashPro 软件（含 AK100Pro-4P 驱动），待烧录文件。

#### 3.1 准备 STM32F100VC 目标板

STM32F100VC 目标板需引出编程接口，便于通过通信电缆与 AK100Pro-4P 连接，需要预留的编程引脚为 VCC、GND、PA13(SWDIO)、PA14(SWCLK)、NRST(可选)。AK100Pro-4P 的 20pin 接口没有电源提供能力，目标板需要外部电源供电。

#### 3.2 安装 KFlashPro 软件

最新版本的 KFlashPro 软件可从广州致远电子官方网站([www.zlg.cn](http://www.zlg.cn))下载。安装完成后，启动软件界面如下。



图 3.1 KFlashPro 软件

然后，接上电源，连接 AK100Pro-4P 的 USB 至 PC 机。打开 KFlashPro 安装目录\TKScope\Driver\AK100Pro-4P Driver。请根据操作系统类型，决定运行哪一个 USB 驱动自动安装程序(DrvSetup\_x64.exe/DrvSetup\_x86.exe)。

```
ca D:\KFlashPro\TKScope\Driver\AK100Pro -4P\AK100Pro -4P\DrvSetup_x86.exe
Hardware ID: USB\VID_0471&PID_1263&REV_0000
Driver Path: D:\KFlashPro\TKScope\Driver\AK100Pro -4P\AK100Pro -4P\ak100pro.inf
Installing driver, please wait...
Hardware ID: USB\VID_0403&PID_6010&REV_0500&MI_00
Driver Path: D:\KFlashPro\TKScope\Driver\AK100Pro -4P\AK100Pro -4P\ftdibus.inf
Installing driver, please wait...
Hardware ID: USB\VID_0403&PID_6010&REV_0500&MI_01
Driver Path: D:\KFlashPro\TKScope\Driver\AK100Pro -4P\AK100Pro -4P\ftdibus.inf
Installing driver, please wait...
Hardware ID: FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6010
Driver Path: D:\KFlashPro\TKScope\Driver\AK100Pro -4P\AK100Pro -4P\ftdiport.inf
Installing driver, please wait...
driver installed successful!
press Enter key to exit
```

图 3.2 USB 驱动安装

驱动安装完成后，将 STM32F100VC 目标板连接至 AK100Pro-4P。

### 3.3 连接 STM32F100VC 目标板至 AK100Pro-4P

AK100Pro-4P 的正面如图 3.3 所示，提供了 4 路 20Pin 的调试接口烧写接口，对于该调试接口，可以采用 SWD 标准进行连接。



图 3.3 AK100Pro-4P 正面图

将调试接口分别与 STM32F100VC 目标板使用 2 根信号进行连接。各个引脚连接如图 3.4 所示。

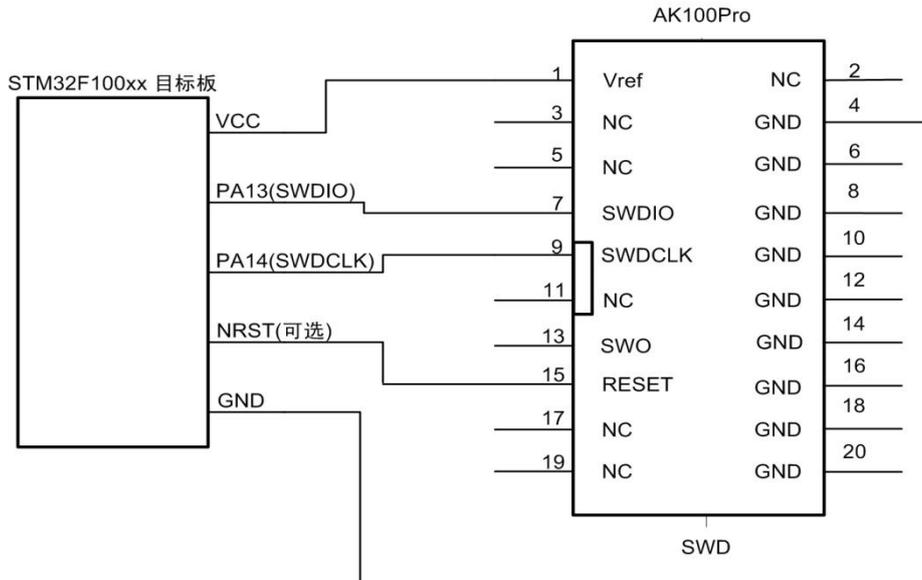


图 3.4 STM32F100xx 调试编程接口与 AK100Pro-4P 的接口定义图

各引脚定义如表 3.1 所示。

表 3.1 调试编程接口引脚定义

序号	管脚名称	IO 类型	功能描述
1	Vref	输入	目标板电压检测信号，连接至 STM32F100xx 的工作电源。用于检测目标板的工作电压，使编程器能输出合适的电平
4	GND	电源	地
7	SWDIO	输入/输出	串行数据传输信号，连接至 STM32F100xx 目标板的 SWDIO (PA13)
9	SWDCLK	输出	串行时钟输出信号，连接至 STM32F100xx 目标板的 SWDCLK (PA14)
15	RESET	输出	复位信号

如果您的板或模块需要供电，可使用 IO 扩展接口提供的 5V 隔离电源(VCC\_ExIO,最大 200mA)。

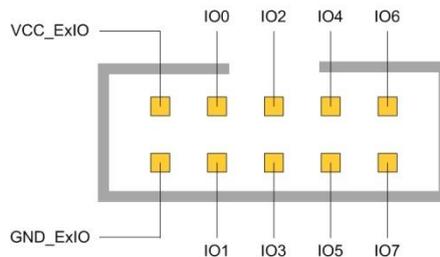


图 3.5 扩展接口

请确保上述信号正确连接，否则 AK100Pro-4P 将无法进行正确连接。

## 4. 基本烧写

### 4.1 创建工程

打开 KFlashPro 软件，如下图所示。点击【新建】按钮，创建新的工程。用户可根据需要可以创建加密工程，确保工程的安全性。

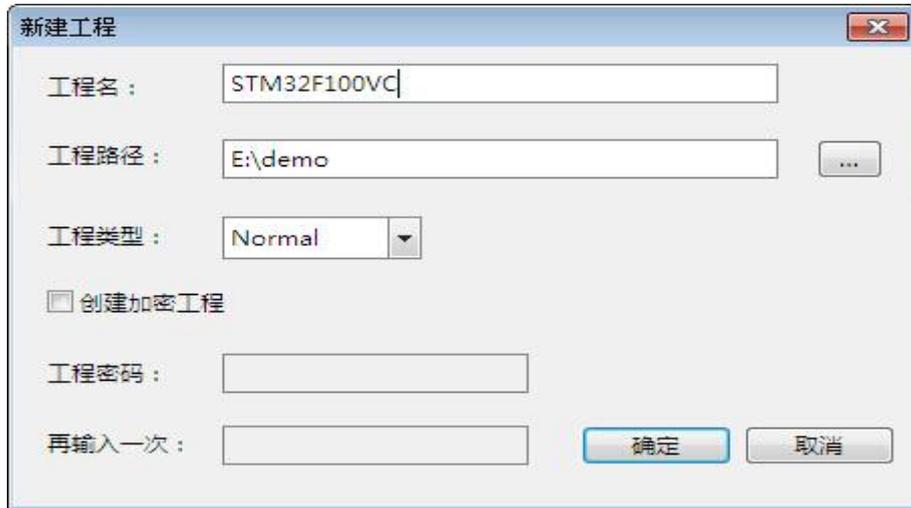


图 4.1 创建工程

### 4.2 参数配置

点击【确定】按钮后，这时弹出设置对话框，用于配置待烧写芯片的信息。



图 4.2 配置界面

#### 4.2.1 硬件选择

点击【硬件选择】，选择正确芯片型号和在线编程器型号。可以使用右上角的器件过滤窗口，输入芯片型号，系统会自动找到芯片，选择 STMicroelectronics 厂商中 STM32F100xc 下的 AK100Pro – JTAG|SWD 即可。

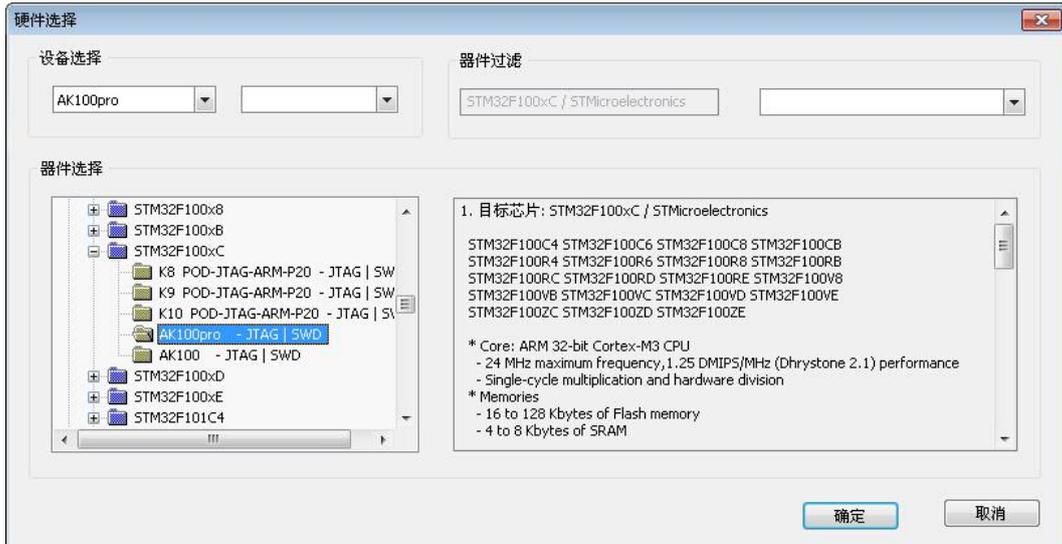


图 4.3 硬件选择

#### 4.2.2 主要设置

点击【主要设置】进入主要设置界面，设置主要参数。用户根据实际需要修改即可，本文设置时钟模式为固定，Jtag 时钟为 8.0000MHz，其他设置为默认设置。



图 4.4 主要设置

### 4.2.3 附加设置

【附加设置】中仿真模式选择 SWD。



图 4.5 附加设置

### 4.2.4 程序烧写

【程序烧写】主要用于加载编程算法，系统默认一个编程算法，用于主 Flash 区的编程。同时也用于配置芯片的配置信息。



图 4.6 程序烧写设置

点击【配置】可进入高级配置模式，如图 4.7 所示。该界面用于配置 Flash 的相关配置信息。

勾选【编程配置】，AK100Pro-4P 编程完用户代码后，接着编程【配置】界面的数据。

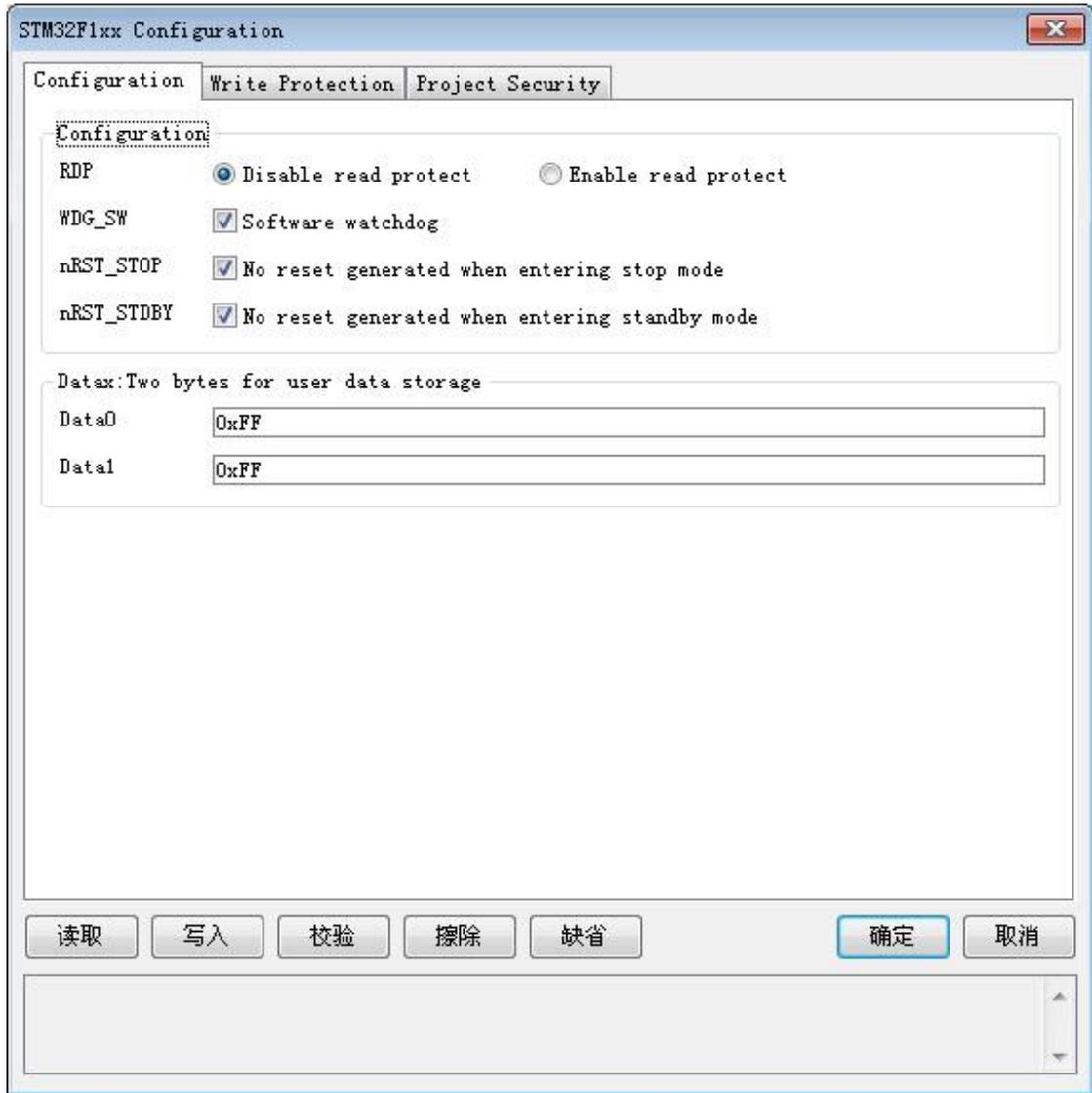


图 4.7 配置界面

### 4.3 烧写配置

AK100Pro-4P 与芯片参数设置完毕之后，需要对烧写文件进行设置。点击下图所示左边导向栏【烧写配置】，进入基本烧写配置；在【选择烧写算法】选择相应的烧写算法；点击【选择烧写文件】旁的按钮，将烧写文件加载进来。

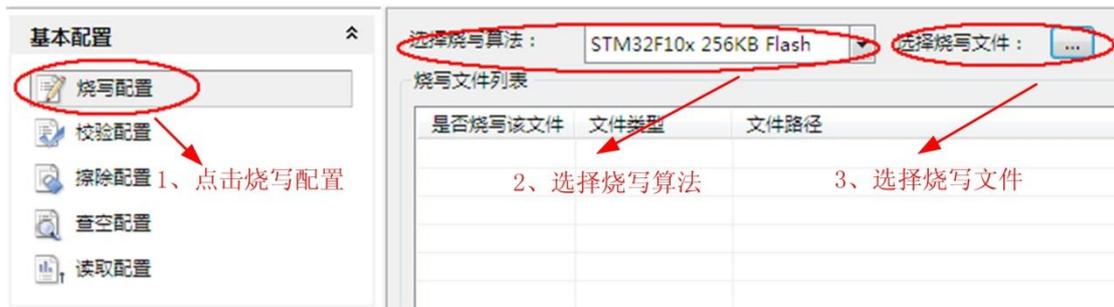


图 4.8 添加烧写文件

若用户有需要，还可以对烧写文件进行地址配置和对缓冲区数据修改。

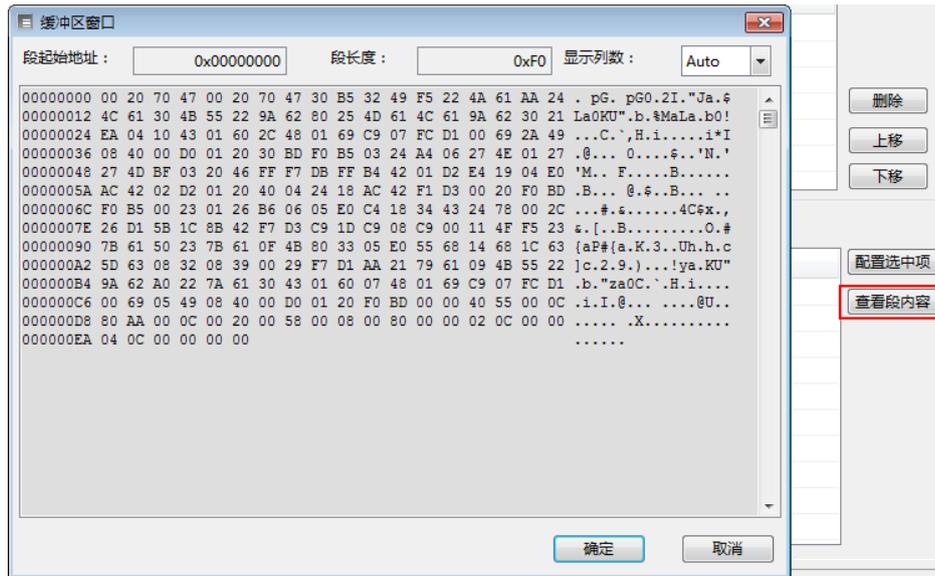


图 4.9 配置段缓冲区

配置完成后，就可以开始进行烧写了。

#### 4.4 进行烧写

所有配置完成后，即可点击操作栏上的【烧写】按钮启动烧写。



图 4.10 启动烧写

## 5. 高级烧写

KFlashPro 提供数种高级烧写功能,可灵活满足您的可种烧写需要。这些功能列表如下。

### 多 Flash 编程: 可添加多个 Flash 烧写算法



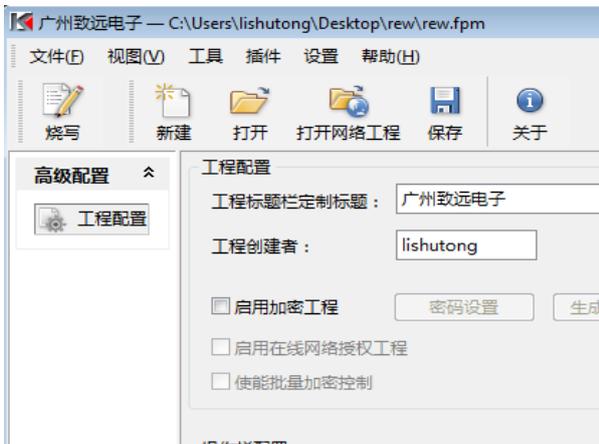
- 一键烧写多个烧写片内/片外 Flash
- 开放编程算法接口, 允许自定义烧写算法

### 灵活的 ID 号烧写功能



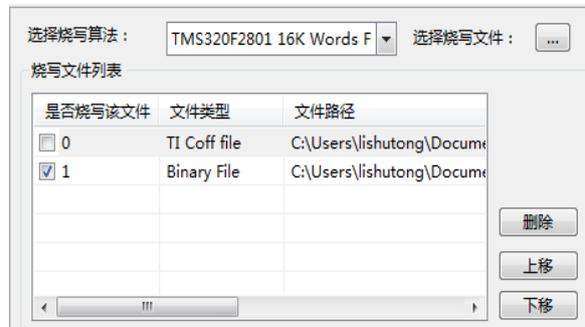
- 允许指定任意地址、初始值、自增方式, 为产品增加唯一序列号

### 完全自定义软件界面



- 隐藏界面上任意按钮、工具栏, 界面定义自由化
- 降低生产人员使用难度, 避免误操作, 提高效率

### 一键多烧: 可添加任意数量烧写文件



- 支持 Hex/Bin/Out/Coff/ELF/AXF 等多种文件格式
- 可添加任意数量文件并指定烧写到任意地址

### 全自动量产烧写



- 自动统计烧录次数;
- 预先设定烧写量, 有效控制烧写产量
- 全自动上下电检测, 无需软件操作

### 创新云烧录系统: 保障固件安全



- 加密工程、安全隔离固件
- 使用服务器统一管理和分发固件
- 统一管理, 减少沟通和维护成本

本小节主要介绍用户最关心的批量烧写功能,这也是 KFlashPro+AK100Pro-4P 区别于普通烧写器最大的特点之一。其它高级功能的详细使用请见 KFlashPro 的使用手册。

## 5.1 量产烧写配置

点击如下图所示的【高级配置】下的量产配置,进入量产配置界面。



图 5.1 量产配置界面

批量控制各项配置含义如下:

- 使能量产控制: 选中表示下面的配置信息有效;
- 自动上下电检测: 默认选中, 检测到目标板上电时进行操作; 不选中, 可以使用 AK100Pro-4P 上的按钮来控制目标板的上电;
- 批量控制操作: 提供烧写、校验、擦除、查空、读取、烧写校验、擦除查空、整片擦除以及组合操作, 组合操作可以在左边的导向栏中设置, 点击【组合操作】, 可以将“烧写、校验、擦除、查空、读取”任意组合使用;
- 量产次数: 4 个通道总共的烧写次数;
- 稳定上电时间: 表示等待上电稳定的时间, 用户根据目标板的情况填写;
- 复位批量控制: 清除“执行成功次数”、“执行失败次数”和“成功率”的值。

多机模式各项配置含义如下:

- 使能多机模式: 是否开启多机模式;
- 使能通道: 选择连接的通道;
- 主通道: 默认选择通道 1;
- 多机同步处理: 选中表示所有通道同时进行烧写

默认只使用 1 路通道, 我们可配置量产次数为 100, 使能通道 1、2、3、4, 同时打开 4 路进行烧写。



图 5.2.4 路同时烧写配置界面

以上设置完成后，点击操作栏的【自动量产】按钮即可。此时，软件会自动提示进行上下电，操作人员只需要根据提示更换目标板，不需要操作软件，减少了操作步骤，提升量产效率。



图 5.3 多机自动量产烧写界面

如果1拖4量产烧写的速度仍无法满足您的需求，可以将最多4台AK100级联在一起，构成1拖16烧写器。烧写速度是普通编程器的至少16倍！速度超乎您的想像！

## 5.2 加密与解密

### 5.2.1 加密

是否能支持加密，取决芯片本身，而不是烧写器。STM32F100xx 系列微控制器本身支持加密功能，一旦加密，则片内 Flash 内容将无法读取出来，有效保证固件安全。使用AK100Pro-4P，允许在烧写完成时对 Flash 内容进行加密。操作方法为：

- 1、从【设备配置】→【程序烧写】→【配置】进入芯片的配置界面。
- 2、在【Configuration】选项卡的【Configuration】项中，设置【RDP】为 Enable read protect，芯片将开启加密模式，Flash 的内容将无法读取出来。如图 5.4 所示。
- 3、在【Write Protection】选项卡中，可以配置开启 Flash 相关区域的写保护。

- 在配置界面中，点击【写入】按钮，把配置信息写入芯片；或者勾选【编程配置】复选框，当烧写完用户代码后，自动启动烧写配置界面的信息。

### 5.2.2 解密

不同芯片解密方式及效果不同。对于 STM32F100xx 而言，点击配置界面的擦除，可解密芯片。

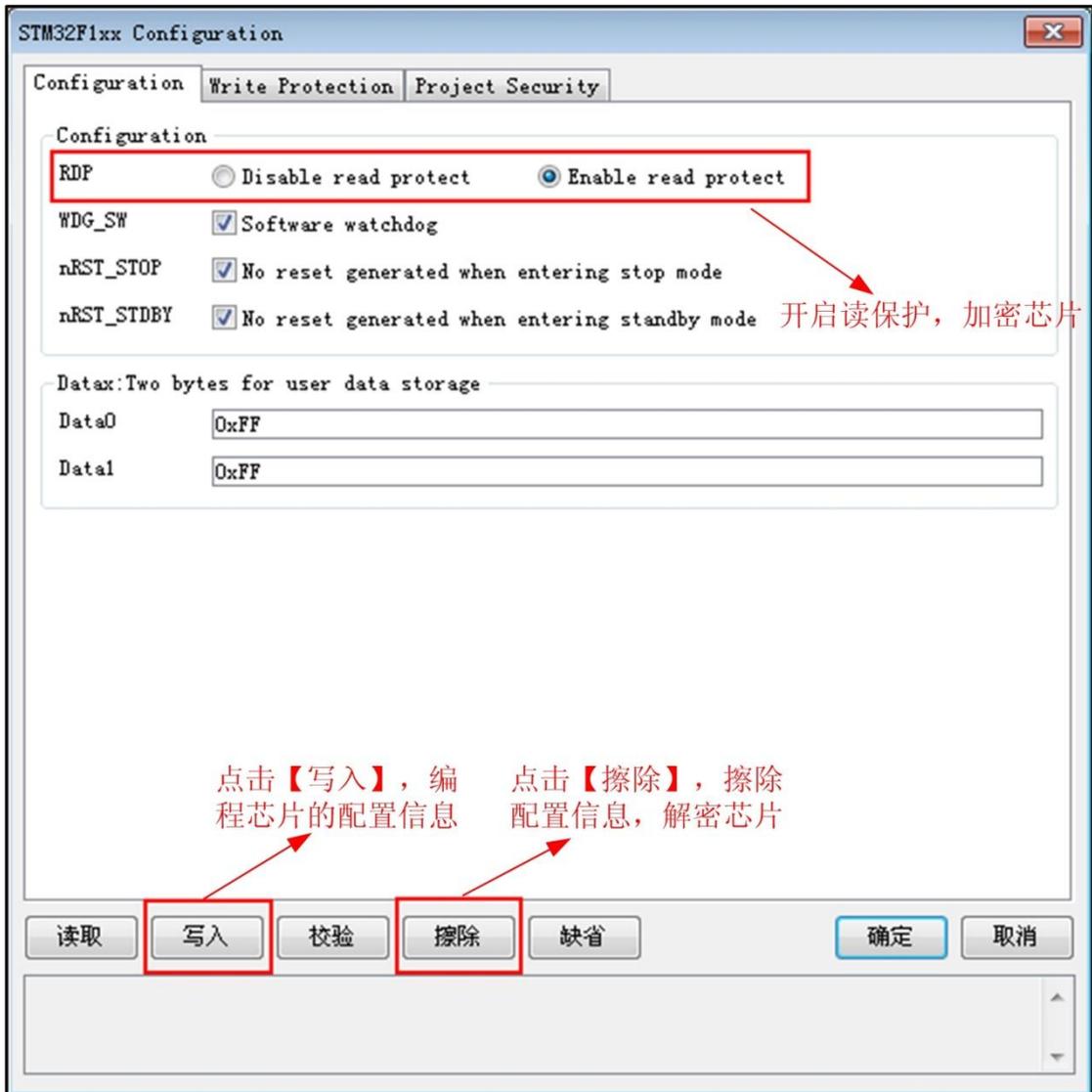


图 5.4 加密与解密

## 6. 技术支持

使用 AK100Pro-4P 支持 STM32F100xx 烧写，如果你在使用过程中遇到相关问题，请联系我们。后续我们还将支持更多新内核和新器件，保证您所用的编程器可用于烧写其它芯片。

## 7. 订购信息

如果您对 AK100Pro-4P，欢迎联系我们。具体联系方式可以见本文后面的销售与服务网络（一）、销售与服务网络（二）。

## 修订历史

版本	日期	人员	原因
V1.00	2014/10/23	谢东武	创建文档